

バイオメカニクス研究センター&エレクトロニクス実装学会九州支部合同研究会 投稿・参加募集のお知らせ

バイオメカニクス研究センター&エレクトロニクス実装学会九州支部合同研究会を
下記の要領で開催します。皆様、奮って投稿ならびに参加をお願いします。

主催：バイオメカニクス研究センター
エレクトロニクス実装学会九州支部
バイオ電子デバイス高付加価値化協議会
戦略的国際科学技術協力推進事業 日-シンガポール研究交流

◆開催日時：平成26年2月3日(月)・4日(火)

◆講演・投稿の内容：バイオメカニクス、エレクトロニクス実装、電子デバイス など
外国からの招待講演者(予定)

・Prof. John B. Medley, University of Waterloo, カナダ

・Dr. Belinda Pingguan-Murphy, University of Malaya, マレーシア

・Asst Prof. Yodchanan Wongsawat, MAHIDOL University, タイ

◆会場：九州大学伊都ゲストハウス / Ito Guest House

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 (九州大学 伊都キャンパス内)

アクセスURL⇒ <http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/info/index.html>

◆投稿・学会参加申し込み：投稿締め切り：1月13日(月、祝日)午後11時
原稿のテンプレート(A4用紙、1ページ)は添付資料を利用願います。

送付先：PDF電子ファイルにて、小山(koyama.nanomicro416@gmail.com)
に送付してください(時間厳守)。

◆資料代：2000円 (基調講演者 免除)

◆懇親会：2月3日午後6時~7時30分

参加料は実費(3000円程度)当日会場にてお支払いをお願いします。

◆学会参加のみの申込・問合せ先： 締め切り 1月 20日 午後4時まで
メールにより、以下について記入してお申込みください。

(1) 参加者氏名

(2) 所属

(3) 連絡先： 電話 メールアドレス

(4) 懇親会参加希望の有無 参加 / 不参加

【お申込・お問合せ先】

バイオメカニクス研究センター事務局 井上文子

TEL : 092-802-3891

メール : finoue@mech.kyushu-u.ac.jp

◆プログラム (案)

2月3日 (月)	登録	9時30分～	
	第一部	10時～13時	招待・基調講演、一般講演
	昼食		
	第二部	14時～16時	一般講演
	第三部	16時～17時	インターナショナル
	懇親会	17時30分～	
2月4日 (火)	第四部	9時～12時	招待・基調講演、一般講演
	第五部	13時～17時	招待・基調講演、インターナショナル

◆実行委員

・幹事

バイオメカニクス研究センター、村上輝夫

バイオメカニクス研究センター、澤江義則 (九州大学工学研究院機械工学部門)

エレクトロニクス実装学会九州支部、金谷晴一 (九州大学システム情報科学研究院情報エレクトロニクス部門)

日ーシンガポール研究交流、バイオ電子高付加価値化協議会、澤田廉士 (九州大学工学研究院機械工学部門)

・事務局

井上文子 (バイオメカニクス研究センタースタッフ、finoue@mech.kyushu-u.ac.jp)

小山郁子 (ナノマイクロ医工学研究室スタッフ、staff1@nano-micro.mech.kyushu-u.ac.jp,
koyama.nanomicro416@gmail.com)

・学生スタッフ

秋山輝和、針崎竜太、岡崎公嗣、中村匡輝、西原慶、上田平祐樹、ペンヨウ

